









MicroPatent® Worldwide PatSearch: Record 1 of 1

[no drawing available]

Family Lookup

# JP11256115 SURFACE-PROTECTIVE FILM TEIJIN LTD

Inventor(s): ;MORIMOTO SACHIRO Application No. 10063008, Filed 19980313, Published 19990921

## Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a surface-protective film slight in electrification when peeled off, prevented from adherence of the tack agent gone beyond the cut face when laminated on a polarizing plate and then cut, thereby leading to conducting defect examination of the surface-protected products in high accuracy.

SOLUTION: This surface-protective film is obtained by providing one side of a polyester film with an electrostatic layer followed by an anti-staining layer thereon and then a slight-tack layer on the opposite side; alternatively, another version of this film is obtained by providing one side of a polyester film with an antistatic layer followed by a slight-tack layer thereon and then an anti-staining layer on the opposite side. In both the above cases, the anti-staining layer is pref. the one consisting mainly of a copolymer which is prepared by long-chain alkylation of polyvinyl alcohol or polyethyleneimine with an alkyloyl chloride or an alkyl isocyanate.

Int'l Class: C09J00702 B32B02736

MicroPatent Reference Number: 000597434

COPYRIGHT: (C) 1999 JPO









Help

For further information, please contact: Technical Support | Billing | Sales | General Information (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平11-256115

(43)公開日 平成11年(1999)9月21日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

識別記号

FΙ

I

C 0 9 J 7/02 B 3 2 B 27/36 Z

B 3 2 B 27/36

C 0 9 J 7/02

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 6 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平10-63008

平成10年(1998) 3月13日

(71)出願人 000003001

帝人株式会社

-1.00 -d- (.00 -d-

大阪府大阪市中央区南本町1丁目6番7号

(72)発明者 森本 幸朗

神奈川県相模原市小山3丁目37番19号 帝

人株式会社相模原研究センター内

(74)代理人 弁理士 前田 純博

## (54) 【発明の名称】 表面保護フィルム

## (57) 【要約】

【課題】 剥離した際の剥離帯電が少なく、特に保護フィルムを偏光板に貼り合せて裁断した際、裁断面からはみ出した粘着剤が保護フィルム表面に付着するのを防止し、製品の欠陥検査が精度良く行える表面保護フィルムを提供する。

【解決手段】 ポリエステルフィルムの片面に帯電防止層を設け、その層の上に汚れ防止層を設け、そしてその反対面に微粘着層を設けることを特徴とする表面保護フィルム、あるいは、ポリエステルフィルムの片面に帯電防止層を設け、その層の上に微粘着層を設け、そしてその反対面に汚れ防止層を設けることを特徴とする表面保護フィルム。

1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 ポリエステルフィルムの片面に帯電防止 層を設け、その層の上に汚れ防止層を設け、そしてその 反対面に微粘着層を設けることを特徴とする表面保護フ イルム。

【請求項2】 ポリエステルフィルムの片面に帯電防止 層を設け、その層の上に微粘着層を設け、そしてその反 対面に汚れ防止層を設けることを特徴とする表面保護フ

【請求項3】 汚れ防止層が、ポリビニルアルコールま 10 たはポリエチレンイミンを塩素化アルキロイルまたはア ルキルイソシアネートで長鎖アルキル化した共重合体を 主成分とする層である請求項1または2記載の表面保護 フィルム。

【請求項4】 ポリエステルフィルムがポリエチレンテ レフタレートフィルムまたはポリエチレン-2,6-ナ フタレートフィルムである請求項1~3のいずれかに記 載の表面保護フィルム。

【請求項5】 微粘着層の剥離力が3~50g/25m mである請求項1~4のいずれかに記載の表面保護フィ 20 ルム。

【請求項6】 偏光板、位相差板および視野角拡大フィ ルムから選ばれる少なくとも1つの積層体の表面保護に 用いられる請求項1~5のいずれかに記載の表面保護フ イルム。

# 【発明の詳細な説明】

# [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は表面保護フィルムに 関し、さらに詳しくはポリエステルフィルムを基材とし た表面保護フィルムであって、透明で、摩擦や剥離した 30 際の帯電が少なく、また表面に汚れが付着しにくい表面 保護フィルムに関する。

#### [0002]

【従来の技術】ワープロ、コンピュータやテレビ等の各 種ディスプレイ、または偏光板やそれに準じた積層体等 の光学部品の表面には、表面保護の目的でポリエチレ ン、ポリプロピレン等の透明な保護フィルムが積層され ている。液晶ディスプレイ等の組込みが完了した後に、 これらの保護フィルムが剥離によって除去される場合が 多いが、この剥離時に静電気が発生して周囲のゴミが巻 40 き込まれるという問題があった。

【0003】特に、近年、高精細化に対応したTFT方 式による液晶ディスプレイでは、保護フィルムを剥離し た際の剥離帯電によりTFT素子を破壊する問題があ る。

【0004】一方、従来の透明な保護フィルムであるポ リエチレン、ポリプロピレン等は、透明性が劣ってお り、ディスプレイが組み込まれた後に、製品の欠陥検査 を行なう時に、その保護フィルムの透明性が劣るために その欠陥検査を精度よく行なうことが困難であった。

【0005】保護フィルムの透明性を増加させるため に、透明性の高いポリエチレンテレフタレートフィルム を基材とした積層フィルムを用いることが考えられる が、例えば、その保護フィルムを偏光板に貼り合せて裁 断した際、裁断面から粘着剤がはみ出し、偏光板を重ね 合わしたときに保護フィルム表面に付着したりして、製 品の欠陥検査に障害となる問題がある。

### [0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、かか る従来技術の問題を解消し、透明であって、各種ディス プレイの表面保護フィルムに用いた際剥離帯電が少な く、また偏光板などに用いた際汚れ防止効果と帯電防止 効果を併せ持ちかつ製品の欠陥検査時に障害とならない 表面保護フィルムを提供することにある。

### [0007]

【課題を解決するための手段】本発明の目的は、本発明 によれば、下記1または2の構成からなる表面保護フィ ルムによって達成される。

【0008】すなわち第1の構成は、ポリエステルフィ ルムの片面に帯電防止層を設け、その層の上に汚れ防止 層を設け、そしてその反対面に微粘着層が設けることを 特徴とする表面保護フィルムである。

【0009】そして第2の構成は、ポリエステルフィル ムの片面に帯電防止層を設け、その層の上に微粘着層を 設け、そしてその反対面に汚れ防止層を設けることを特 徴とする表面保護フィルムである。

【0010】以下、本発明を具体的に説明する。本発明 におけるポリエステルフィルムとは、ポリエステルから なるフィルムである。

【0011】本発明においてポリエステルとは、ジカル ボン酸成分とグリコール成分とからつくられる。ジカル ボン酸成分としてはテレルタル酸、イソフタル酸、2. 6-ナフタレンジカルボン酸、ヘキサヒドロテレフタル 酸、4.4~-ジフェニルジカルボン酸、アジピン酸、 セバシン酸、ドデカンジカルボン酸、等を例示しうる。 特にフィルムの機械的性質の点からテレフタル酸、2. 6ーナフタレンジカルボン酸が好ましい。

【0012】グリコール成分としてはエチレングリコー ル、ジエチレングリコール、プロピレングリコール、 1, 3-プロパンジオール、1, 4-ブタンジオール、 ネオペンチルグリコール、1,6-ヘキサンジオール、 シクロヘキサンジメタノール、ポリエチレングリコール 等を例示しうる。特にフィルムの剛直性の点からエチレ ングリコールが好ましい。

【0013】上記のポリエステルは、第3成分として上 記ジカルボン酸成分あるいはグリコール成分を共重合し たコポリエステルであっても良く、三官能以上の多価カ ルボン酸成分あるいはポリオール成分を含んでも良く、 得られるポリエステルが実質的に線状となる範囲 (例え 50 ば5モル%以下)で少量共重合したポリエステルであっ

20

ても良い。

【0014】上記ポリエステルとしては、ポリエチレン テレフタレートまたはポリエチレンー2,6-ナフタレ ートが特に好ましい。

【0015】かかるポリエステルは常法により作ること ができ、ポリエステルの固有粘度(オルトクロロフェノ ール中、35℃)が、0.45以上であるとフィルムの 剛性が大きい等の機械的特性が良好となるため好まし い。上記ポリエステルには、酸化珪素、酸化アルミニウ ム、酸化マグネシウム、炭酸カルシウム、カオリン、タ 10 性樹脂などの高分子化合物を含有させることが好まし ルク、酸化チタン、硫酸バリウム等のような無機微粒 子、架橋シリコーン樹脂、架橋ポリスチレン樹脂、架橋 アクリル樹脂、尿素樹脂、メラミン樹脂等のような耐熱 性ポリマーからなる有機微粒子を含有させることができ る。このほかに、ポリエチレン、ポリプロピレン、エチ レン・プロピレンコポリマー、オレフィン系アイオノマ 一のような他の樹脂、安定剤、酸化防止剤、紫外線吸収 剤、蛍光増白剤等を必要に応じて含有することもでき る。

【0016】本発明におけるポリエステルフィルムは、 透明性の高いことが好ましく、特に高透明二軸延伸フィ ルムであることが好ましい。

【0017】本発明におけるポリエステルフィルムは、 従来から知られている方法で製造することができる。例 えば、二軸延伸ポリエステルフィルムは、ポリエステル を乾燥後、押出し機にて溶融し、ダイ(例えばT-ダ イ、 I ーダイ等) から回転冷却ドラム上に押出し、急冷 して未延伸フィルムを製造し、次いで該未延伸フィルム を縦方向および横方向に延伸し、必要に応じて熱固定す ることによって製造することができる。ポリエステルフ ィルムの厚さは $5 \mu m \sim 250 \mu m$ が好ましい。

【0018】本発明において、ポリエステルフィルムの 片面に設ける帯電防止層は、帯電防止性樹脂組成物を含 む塗液を塗布することによって形成される。

【0019】この帯電防止性樹脂組成物に含まれる帯電 防止剤には、例えば、第4級アンモニウム塩、ピリジニ ウム塩、第1~3級アミノ基等のカチオン性基を有する 各種のカチオン性帯電防止剤、スルホン酸塩基、硫酸エ ステル塩基、リン酸エステル塩基、ホスホン酸塩基等の アニオン性基を有するアニオン系帯電防止剤、アミノ酸 40 系、アミノ硫酸エステル系等の両性帯電防止剤、アミノ アルコール系、グリセリン系、ポリエチレングリコール 系等のノニオン性の帯電防止剤等の各種界面活性剤型帯 電防止剤、更には上記の如き帯電防止剤を高分子量化し た高分子型帯電防止剤等が挙げられ、又、第3級アミノ 基や第4級アンモニウム基を有し、電離放射線により重 合可能なモノマーやオリゴノマー、例えば、N, N-ジ アルキルアミノアルキル (メタ) アクリレートモノマ 一、それらの第4級化合物等の重合性帯電防止剤も使用 できる。

【0020】また、ポリアニリン、ポリピロール、ポリ チオフェンなどの導電性ポリマーや、スズ、アンチモン 系フィラーをバインダーに分散したものも使用できる。 【0021】上記帯電防止層には、層の強度、ポリエス テルフィルムへの密着性、耐水性、耐溶剤性、ブロッキ ング性などの向上のためにバインダーとして熱可塑性ポ リエステル樹脂、アクリル樹脂、ポリビニル樹脂などの 熱可塑性樹脂および/または熱硬化性アクリル樹脂、ウ レタン樹脂、メラミン樹脂、エポキシ樹脂などの熱硬化 く、さらに架橋剤として、メチロール化あるいはアルキ ロール化したメラミン系、尿素系、グリオキザール系、 アクリルアミド系などの化合物、エポキシ化合物、ポリ イソシアネートから選ばれた少なくとも1種類を含有す ることが特に好ましい。

4

【0022】本発明における帯電防止層は、有機溶剤を 媒体として塗布して形成することが好ましいが、水件途 液(水を媒体とするもの)として塗布して形成すること も可能である。この有機溶剤としては、メチルエチルケ トン、アセトン、酢酸エチル、テトラヒドロフラン、ジ オキサン、シクロヘキサノン、n-ヘキサン、トルエ ン、キシレン、メタノール、エタノール、n-プロパノ ール、イソプロパノールなどを例示することができる。 これらは単独、もしくは複数を組み合わせて用いること ができる。

【0023】本発明における塗液の固形分濃度は特に制 約はないが、30重量%以下、さらに0.5~30重量 %であることが好ましい。この濃度が30重量%を超え ると塗布外観が悪化することがある。

【0024】本発明において、帯電防止層は上記塗液を ポリエステルフィルムの一方の面に塗布して形成するの が好ましいが、該フィルムとしては、前述の方法で延伸 されて結晶配向が完了したポリエステルフィルム、ある いは結晶配向が完了する前のポリエステルフィルムが好 ましく挙げられる。

【0025】結晶配向が完了したポリエステルフィルム としては、ポリエステルを熱溶融してそのままフィルム 状とした未延伸フィルムを縦方向及び横方向に二軸延伸 し、熱固定処理をしたものを例示することができ、結晶 配向が完了する前のポリエステルフィルムとしては、ポ リエステルを熱溶融してそのままフィルム状とした未延 伸フィルム、未延伸フィルムを縦方向または横方向のい ずれか一方に配向せしめた一軸延伸フィルム、縦方向お よび横方向の2方向に低倍率延伸配向させたもの(最終 的に縦方向および横方向に再延伸させて配向結晶化を完 了させる前の二軸延伸フィルム) を例示することができ

【0026】ポリエステルフィルムへの塗液の塗布方法 としては、公知の任意の塗布方法が適用できる。例えば 50 ロールコート法、グラビアコート法、マイクログラビア

コート法、リバースコート法、ロールブラッシュ法、ス プレーコート法、エアーナイフコート法、含浸法および カーテンコート法などを単独または組み合わせて適用す るとよい。なお、水性塗液を用いる場合には、塗液の安 定性を助ける目的で若干量の有機溶剤を含有させてもよ レト

【0027】本発明において、帯電防止層の厚みは、 0.  $01\sim1\,\mu\,m$ 、 さらに 0.  $03\sim0$ .  $5\,\mu\,m$  である のが好ましい。厚みが 0. 01 μ m未満であると十分な 帯電防止効果が得られないことがあり、他方1μmを超 10 えると耐ブロッキング性が低下することがある。

【0028】また、帯電防止層の帯電防止性は、表面固 有抵抗で $10^{12}\Omega$ /口以下、さらに $10^{10}\Omega$ /口以下が 好ましい。

【0029】本発明において、ポリエステルフィルムの 片面に設ける汚れ防止層は、汚れ防止剤を含む塗液を塗 布することによって形成される。

【0030】汚れ防止層は、適度な剥離力を有し、例え ば表面保護フィルムを貼り合せた偏光板を断裁しチップ 化するときに断裁面からはみ出す粘着剤が、表面保護フ 20 ィルムに接触してもフィルム上に付着しにくくさせる効 果がある。

【0031】かかる汚れ防止剤としては、長いアルキル 側鎖を持つポリマーが好ましく、炭素数12以上、特に 16~20のアルキル鎖を持つアルキルアクリレートと アクリル酸とのコポリマーがさらに好ましい。アルキル アクリレートのアルキル鎖の炭素数が12未満では十分 な剥離性が得られないことがある。

【0032】これらの中、特に好ましくは、ポリビニル アルコールまたはポリエチレンイミンを塩素化アルキロ 30 イルまたはアルキルイソシアネートで長鎖アルキル化し た共重合体が好ましく、具体的には、ポリビニルアルコ ールとオクタデシルイソシアネートとの反応によって得 られるポリビニルーNーオクタデシルカルバメートや。 ポリエチレンイミンとオクタデシルイソシアネートとの 反応によって得られるポリエチレンイミンーNーオクタ デシルカルバメートなどが挙げられる。

【0033】本発明においては、汚れ防止剤としてシリ コーン系やフッ素系離形剤も用いることができる。

【0034】上記汚れ防止層には、帯電防止層と同じく 40 る。なお、各特性値は下記の方法で測定した。 前述のバインダーを含有させることが好ましい。

【0035】また、汚れ防止層は、塗液の濃度、塗布方 式および塗布条件などの塗布方法は、帯電防止層の塗布 方法と同じ方法で実施することができる。

【0036】本発明において、汚れ防止層の厚みは、 0. 01~1μm、さらに0. 03~0. 5μmである のが好ましい。厚みが  $0.01 \mu m$ 未満であると十分な 汚れ防止効果が得られないことがあり、他方1μmを超 える層は、過剰品質であり不経済である。

0 g/25 mm、さらに30~150 g/25 mmが好 ましい。

【0038】なお、剥離力は、粘着テープ(日東電工株 式会社製、品番;31B)を測定面に貼り付け、300 mm/分の速度で180度の角度で剥離するときの力を 表わす。

【0039】本発明の表面保護フィルムの汚れ防止層を 設ける面と反対面に微粘着層を設ける。この微粘着層表 面には、必要に応じて離形剤で処理した剥離 (離形) フ イルムを貼り合せることができる。

【0040】微粘着層を構成する粘着剤としては、アク リル系、ゴム系またはウレタン系の粘着剤を用いること ができ、特に、微粘着層の耐久性の点でアクリル系粘着 剤が好ましい。

【0041】該微粘着層は、剥離フィルムなどを貼り合 せた後、再剥離する際、相手側に粘着剤の移行がないこ とが必要であり、かかる要件を満足するためには、微粘 着層の剥離力が3~50g/25mmであることが好ま しい。

【0042】また、粘着剤のタイプとしては熱硬化タイ プ、UV硬化タイプ、EB硬化タイプ、ホットメルトタ イプが挙げられ、さらに耐久性や粘着剤の移行を抑える ために、イソシアネート系や、エポキシ系の架橋剤を適 宜使用できる。

【0043】なお、微粘着層の剥離力は、ステンレス板 (SUS304) に微粘着面を貼合せ、23℃で1日経 時後に300mm/分の速度で180度の角度で剥離す るときの力で表わす。

【0044】微粘着層の塗布方式および塗布条件などの 塗布方法は、帯電防止層の塗布方法と同じ方法に加え、 ダイコート法、ドクターブレード法などでも実施するこ とができる。

【0045】本発明において、微粘着層の厚みは、3~  $100\mu$ m、さらに $5\sim50\mu$ mであるのが好ましい。 厚みが 3 μ m未満であると十分な微接着効果が得られな いことがあり、他方100μmを超える層は、過剰品質 であり不経済である。

[0046]

【実施例】以下、実施例を挙げて本発明をさらに説明す

【0047】(1)表面固有抵抗值

タケダ理研社製固有抵抗測定器を使用し、測定温度23 ℃、測定湿度65%RHの雰囲気で、印可電圧100V で1分後の表面固有抵抗値を測定した。なお、表面固有 抵抗値としては、 $1 \times 10^{13} \Omega / \square$ 未満が好ましい。

【0048】(2)汚れ防止性

表面保護フィルムを粘着剤付き偏光板に積層し、16イ ンチディスプレイ用の寸法に裁断し、積層した後、偏光 板の異物検査を行い、裁断面からはみ出した粘着剤が原 【0037】また、汚れ防止層の剥離力は、20~40 50 因で異物とカウントされた数の全異物数に対する割合を

計算し、下記の基準で評価した。

1%未満  $\bigcirc$ :

△: 1%以上20%未満

×: 20%以上

【0049】(3)剥離帯電特性(TFT破壊率) 表面保護フィルムを積層した偏光板をTFT液晶セルに 貼り合せ、表面保護フィルムを剥離した際の、TFT素 子の破壊率を測定し、下記の基準で評価した。

0:0%

△: 0%を超えて10%未満

×: 10%以上

【0050】 [実施例1] 帯電防止層として、第4級ア ンモニウム塩型カチオン性高分子化合物(コニシ株式会 社製、ボンディップーP主剤、固形分30%)50部、 およびエポキシ樹脂硬化剤(コニシ株式会社製、ボンデ ィップーP硬化剤、固形分7%) 50部を混合し、混合 溶剤(水/イソプロピルアルコール=1/1)で5重量 %に希釈し、帯電防止剤塗工液を調製した。この塗工液 を高透明二軸延伸ポリエステルフィルム(帝人株式会社 製、テトロンフィルム、G2−38μm)の片面に、グ 20 帯電防止剤塗工液に代えてスズ・アンチモン系導電性フ ラビアコーターを用いて塗布し、150℃、1分間塗膜 を乾燥・硬化させ、厚み 0. 3 μ m の帯電防止層を設け

【0051】次に、この帯電防止層の上に、汚れ防止層 として、ポリエチレンイミンオクタデシルカルバメート (日本触媒株式会社製、RP-20) 20部(固形分重 量部)、ポリエステル樹脂(日立化成工業株式会社製、 エスペル1510) 60部 (固形分重量部) 、およびメ ラミン樹脂(三和ケミカル株式会社製、ニカラックNS -11)20部(固形分重量部)を混合して得られた塗 30 の表面保護フィルムの特性を表1に示す。 工液を、グラビアコーターを用いて塗布し、150℃、 30秒間塗膜を乾燥・硬化させ、厚み0.3μmの汚れ 防止層を設けた。

【0052】さらに、この積層フィルムの汚れ防止層を 設けた面と反対の面に、微粘着層としてアクリル系粘着 剤(帝国化学株式会社製、SG-800)100部(固\* \*形分重量部)に対し、イソシアネート硬化剤(日本ポリ ウレタン株式会社製、コロネートHL) 20部 (固形分 重量部) を加えた塗工液を、グラビアコーターを用いて 塗布し、100℃、2分間塗膜を乾燥・硬化させ、厚み 20μmの微粘着層を設け、表面保護フィルムを作成し た。この表面保護フィルムの特性を表1に示す。

【0053】 [実施例2] 帯電防止層の上に微粘着層を 設け、その微粘着層を設けた面と反対の面に、汚れ防止 層を設ける他は実施例1と同じ方法で表面保護フィルム 10 を作成した。この表面保護フィルムの特性を表1に示 す。

【0054】 [実施例3] ポリエチレンイミンオクタデ シルカルバメートに代えて、ポリビニルーN-オクタデ シルイソシアネート(アシオ産業株式会社製、アシオニ ールRA-585S)を用いる他は実施例1と同じ方法 で表面保護フィルムを作成した。この表面保護フィルム の特性を表1に示す。

【0055】 [実施例4] 第4級アンモニウム塩型カチ オン性高分子化合物およびエポキシ樹脂硬化剤からなる ィラーをポリエステル樹脂に分散させた導電性塗料 (コ ルコート株式会社製、コルコートSP-2014)を用 いる他は実施例1と同じ方法で表面保護フィルムを作成 した。この表面保護フィルムの特性を表1に示す。

【0056】 [比較例1] 帯電防止層を設けない以外は 実施例1と同じ方法で表面保護フィルムを作成した。こ の表面保護フィルムの特性を表1に示す。

【0057】 [比較例2] 汚れ防止層を設けない以外は 実施例1と同じ方法で表面保護フィルムを作成した。こ

【0058】 [比較例3] 帯電防止層も汚れ防止層も設 けない以外は実施例1と同じ方法で表面保護フィルムを 作成した。この表面保護フィルムの特性を表1に示す。

[0059]

【表 1 】

	表面固有抵抗	汚れ防止性	剥離帯電特性
実施例1	9. 3×10 °Ω/□	0	0
実施例2	9. 3×10 °Ω/□	0	0
実施例3	9. 3×10 °Ω/□	0	0
実施例4	1. 7×10 <sup>8</sup> Ω∕□	0	0
比較例1	1016Ω/□以上	0	×
比較例2	9. 3×10 °Ω∕□	×	0
比較例3	10吨Ω/□以上	×	×

<sup>(</sup>注1) 表面固有抵抗は、ポリエステルフィルムに帯電防止層を設けた時点で測 定した。

<sup>(</sup>注2) 実施例、比較例の層構成は以下のとおりである。

9

10

実施例1、3、4 (A/B/C/D)、実施例2 (A/C/B/D)、比較例1 (A/C/D)、比較例2 (B/C/D)、比較例3 (C/D) ただし、A:汚れ防止層、B:帯電防止層、C:ポリエチレンテレフタレートフィルム、D:微粘着層、を表わす。

# [0060]

【発明の効果】本発明の表面保護フィルムは、剥離した 際の剥離帯電が少なく、特に保護フィルムを偏光板に貼 り合せて裁断した際、裁断面からはみ出した粘着剤が保 護フィルム表面に付着するのを防止し、製品の欠陥検査 が精度良く行える表面保護フィルムとして有用である。